

IBM 發表全新 AI 晶片 Telum

2021 年 8 月 23 日，在 Hot Chips 2021 研討會上，IBM 發表了全新 AI 晶片 Telum。Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片，專為 AI 推理（Inference）而設計，能夠在實時（address fraud in real-time）處理大量數據。Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片。

Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片，專為 AI 推理（Inference）而設計，能夠在實時（address fraud in real-time）處理大量數據。Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片。

IBM 在 Morning Consult 的調查顯示，90% 的企業認為 AI 是未來幾年內最重要的技術。IBM Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片，專為 AI 推理（Inference）而設計，能夠在實時（address fraud in real-time）處理大量數據。Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片。

Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片，專為 AI 推理（Inference）而設計，能夠在實時（address fraud in real-time）處理大量數據。Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片。

Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片，專為 AI 推理（Inference）而設計，能夠在實時（address fraud in real-time）處理大量數據。Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片。

2020 年，聯邦貿易委員會（the Federal Trade Commission's 2020 Consumer Sentinel Network Databook）顯示，2020 年有 33 萬起消費者投訴，其中 18 萬起投訴與 Telum 有關。Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片，專為 AI 推理（Inference）而設計，能夠在實時（address fraud in real-time）處理大量數據。Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片。

Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片，專為 AI 推理（Inference）而設計，能夠在實時（address fraud in real-time）處理大量數據。Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片。

Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片，專為 AI 推理（Inference）而設計，能夠在實時（address fraud in real-time）處理大量數據。Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片。

Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片，專為 AI 推理（Inference）而設計，能夠在實時（address fraud in real-time）處理大量數據。Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片。

Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片，專為 AI 推理（Inference）而設計，能夠在實時（address fraud in real-time）處理大量數據。Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片。

Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片，專為 AI 推理（Inference）而設計，能夠在實時（address fraud in real-time）處理大量數據。Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片。

Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片，專為 AI 推理（Inference）而設計，能夠在實時（address fraud in real-time）處理大量數據。Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片。

Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片，專為 AI 推理（Inference）而設計，能夠在實時（address fraud in real-time）處理大量數據。Telum 是 IBM 目前最強大的 AI 晶片。

欲了解更多信息，請訪問 www.ibm.com/it-infrastructure/z/capabilities/real-time-analytics

<https://taiwan.newsroom.ibm.com/index.php?s=20295&item=122382>